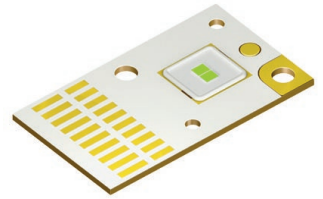


# LE CG P1A

## OSRAM OSTAR® Projection Power

欧司朗 OSTAR Projection Power 是一款用于投影应用的高亮度 LED。



### 应用

— 专业投影 (LED & 激光)

— 家用投影 (LED & 激光)

### 特点:

- 封装: 用于投影仪的高功率 OSTAR
- 芯片技术: UX:3
- 典型辐射值: 120° (朗伯发射极)
- 颜色: Cx = 0.318, Cy = 0.642 根据CIE 1931 (● converted green)
- 防腐蚀级别: 1B
- ESD: 2 千伏 按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

### 订购信息

型号	光通量 <sup>1)</sup> I <sub>F</sub> = 12000 mA Φ <sub>V</sub>	订单码
LE CG P1A-7T6U-A	3550 ... 5600 lm	Q65112A7066

**最大额定**

参数	图形符号		值
工作温度	$T_{op}$	最小值	-40 °C
		最大值	125 °C
储存温度	$T_{stg}$	最小值	-40 °C
		最大值	125 °C
结温	$T_j$	最大值	150 °C
正向电流 $T_j = 150\text{ °C}$ ; all chips operated in parallel	$I_F$	最小值	200 mA
		最大值	10000 mA
正向脉冲电流 $D = 0.5$ ; $f = 1000\text{ Hz}$ ; $T_B = 25\text{ °C}$ ; all chips operated in parallel	$I_{F\ pulse}$		16000 mA
浪涌电流 $t_p \leq 10\ \mu\text{s}$ ; $D = 0.1$ ; $T_j = 150\text{ °C}$ ; all chips operated in parallel	$I_{FS}$	最大值	20000 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	$V_{ESD}$		2 kV
反向电流 <sup>2)</sup>	$I_R$	最大值	200 mA

## 特性

$T_{\text{Board}} = 25\text{ °C}$ ;  $I_{\text{F}} = 12000\text{ mA}$ ;  $f = 1000\text{ Hz}$ ;  $t_{\text{int}} = 100\text{ ms}$ ;  $D = 0.5$ ; all chips operated in parallel

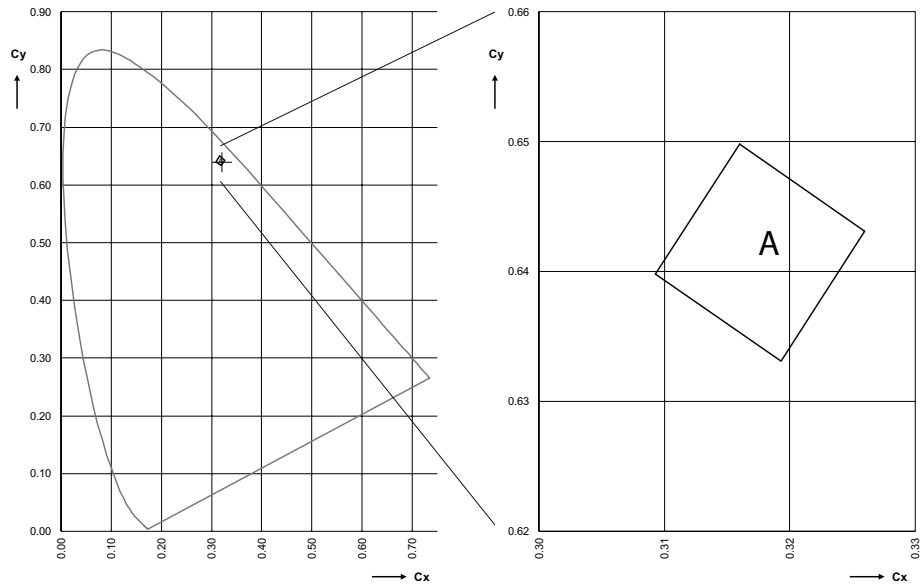
参数	图形符号	值
色坐标 <sup>3)</sup> within $\lambda = 500 \dots 600\text{ nm}$	$C_x$	典型值 0.318
	$C_y$	典型值 0.642
峰值波长	$\lambda_{\text{peak}}$	典型值 520 nm
光谱带宽, 50% $I_{\text{rel,max}}$	$\Delta\lambda$	典型值 100 nm
50% $I_{\text{V}}$ 处视角	$2\phi$	典型值 120 °
辐射面	$A_{\text{color}}$	典型值 1.5 x 2.6 mm <sup>2</sup>
部分通量 (根据 CIE 127 : 2007) <sup>4)</sup> $I_{\text{F}} = 12000\text{ mA}$	$\Phi_{\text{E/V, } 120^\circ}$	典型值 0.77
正向电压 <sup>5)</sup> $I_{\text{F}} = 12000\text{ mA}$ ; all chips operated in parallel	$V_{\text{F}}$	最小值 3.20 V
		典型值 3.35 V
		最大值 4.30 V
所有芯片的正向电压偏差	$V_{\text{F}}$	最大值 135 mV
反向电压 (静电放电器件)	$V_{\text{RESD}}$	最小值 45 V
反向电压 <sup>2)</sup> $I_{\text{R}} = 20\text{ mA}$	$V_{\text{R}}$	最大值 1.2 V
实际热阻 PN结/板材	$R_{\text{thJB real}}$	典型值 1
电热阻 PN结/板材 with efficiency $\eta_e = 18\%$	$R_{\text{thJB elec.}}$	典型值 0.82

## 亮度组

组	光通量 <sup>1)</sup> $I_{\text{F}} = 12000\text{ mA}$ 最小值 $\Phi_{\text{V}}$	光通量 <sup>1)</sup> $I_{\text{F}} = 12000\text{ mA}$ 最大值 $\Phi_{\text{V}}$
	7T	3550 lm
8T	4000 lm	4500 lm
5U	4500 lm	5000 lm
6U	5000 lm	5600 lm

## 色品坐标组

within  $\lambda = 500 \dots 600 \text{ nm}$



## 色度坐标组 <sup>3)</sup>

组	Cx	Cy
A	0.3093	0.6398
	0.3160	0.6498
	0.3260	0.6431
	0.3193	0.6331

## 标签信息

示例: 5U-A

亮度组

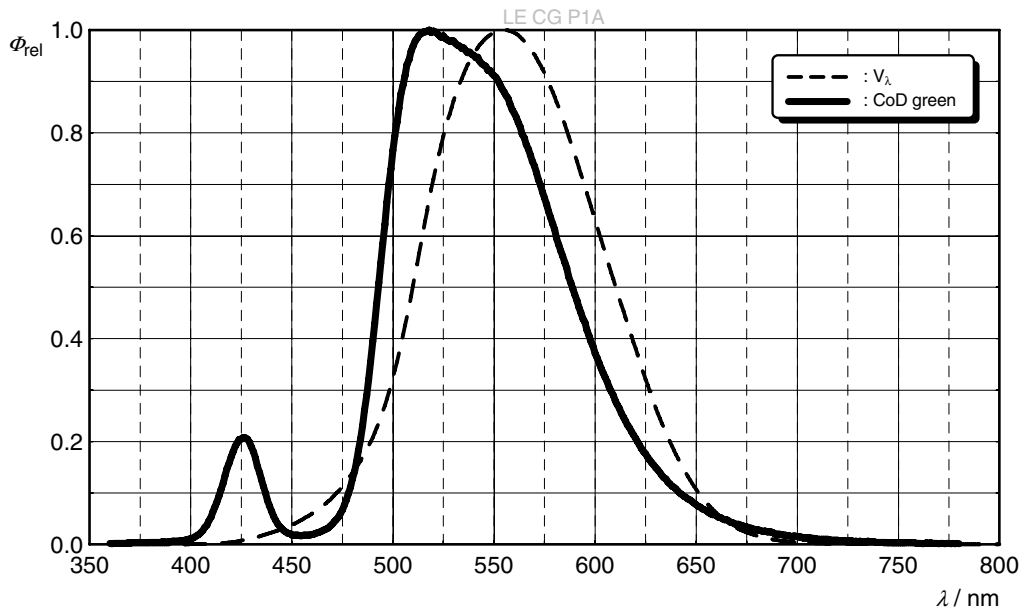
色度

5U

A

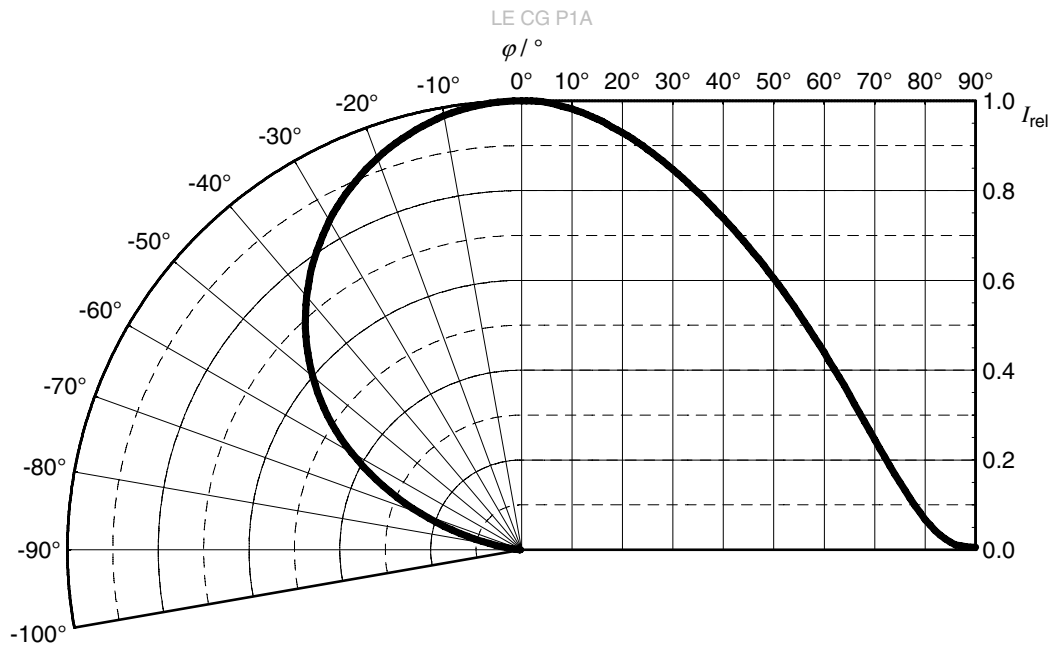
**相对光谱发射** 4)

$\Phi_{rel} = f(\lambda)$ ;  $I_F = 12000 \text{ mA}$ ;  $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ ; all chips operated in parallel



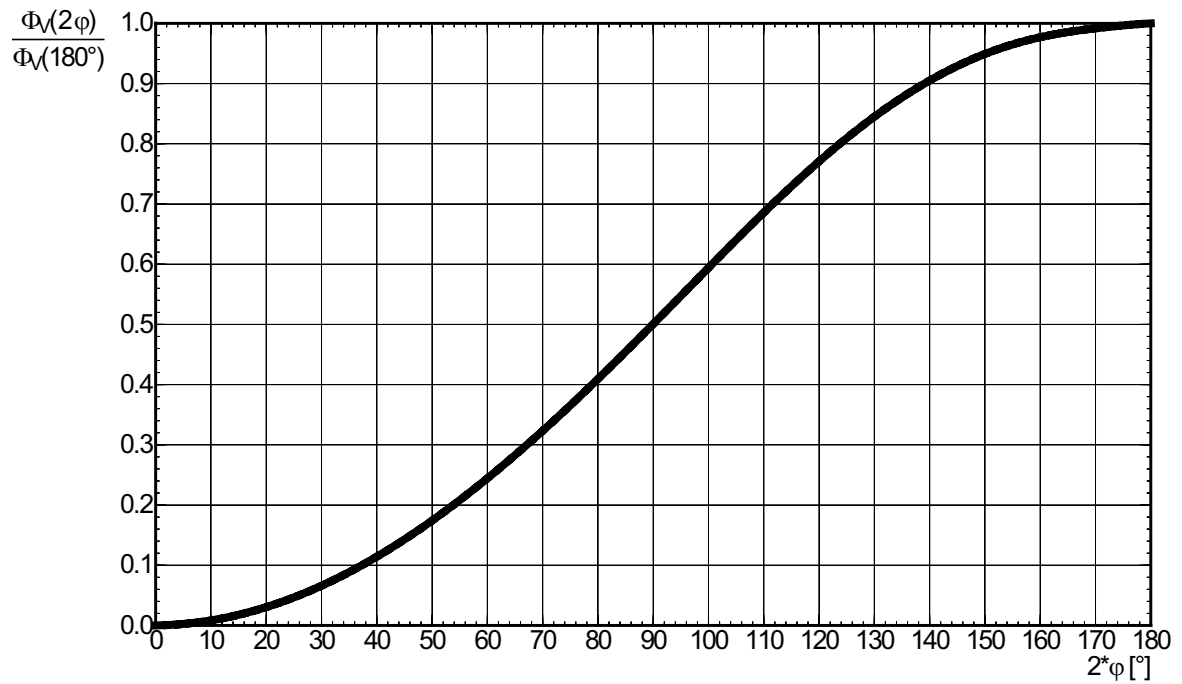
**辐射特性** 4)

$I_{rel} = f(\phi)$ ;  $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



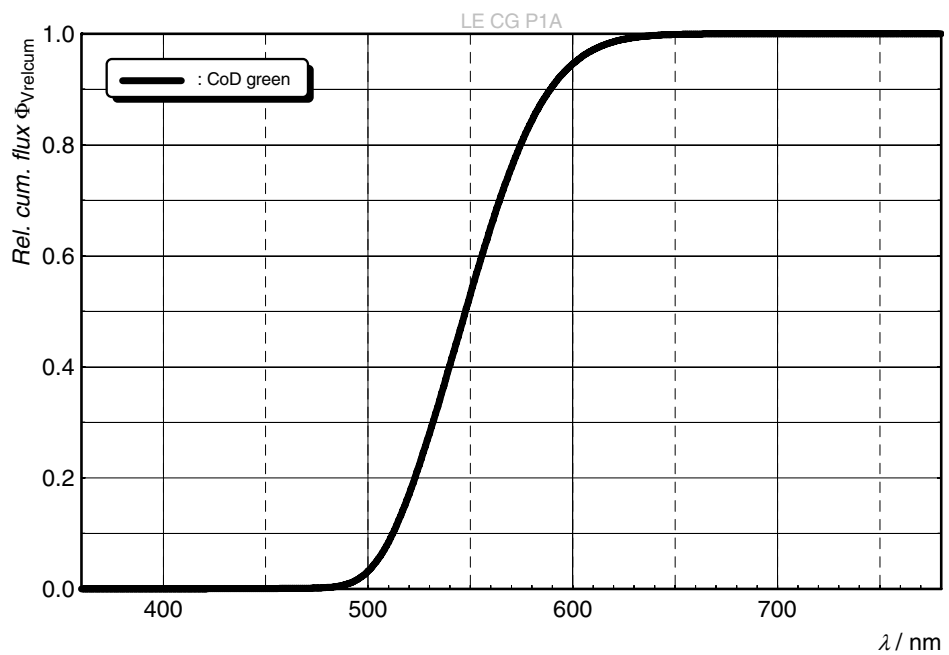
**相对部分光通量** <sup>4)</sup>

$\Phi_v(2\varphi)/\Phi_v(180^\circ) = f(\varphi); T_j = 25^\circ\text{C}$



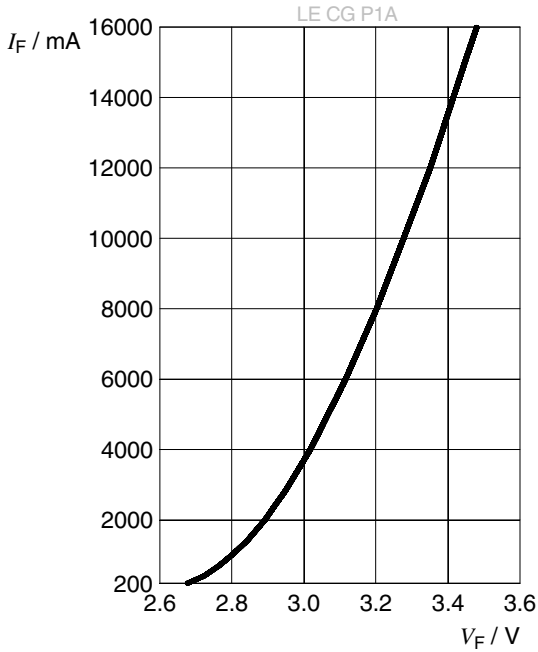
**相对累积光通量** <sup>4)</sup>

$\Phi_{Vrel-cum} = f(\lambda); I_F = 12000\text{ mA}; T_j = 25^\circ\text{C}; \text{all chips operated in parallel}$



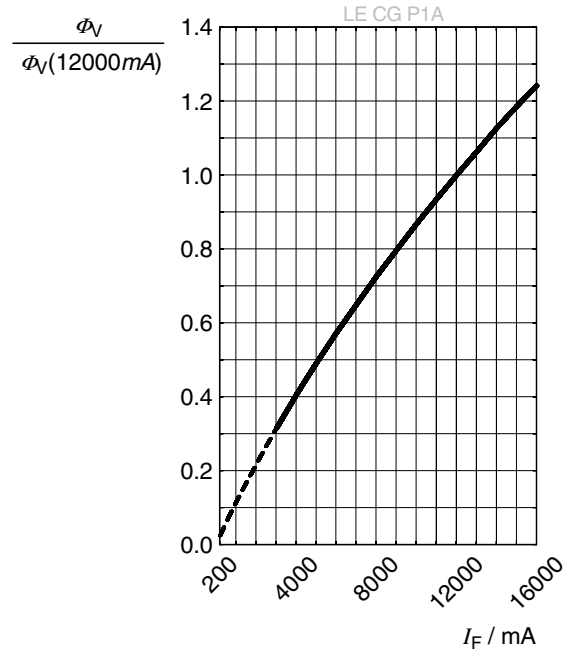
**正向电流** 4), 6)

$I_F = f(V_F)$ ;  $T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ;  
all chips operated in parallel



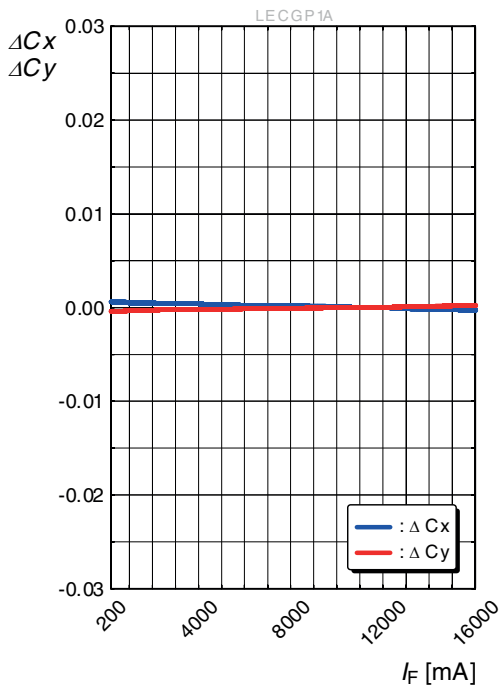
**相对光通量** 4), 6)

$\Phi_V / \Phi_V(12000\text{ mA}) = f(I_F)$ ;  $T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ;  
all chips operated in parallel



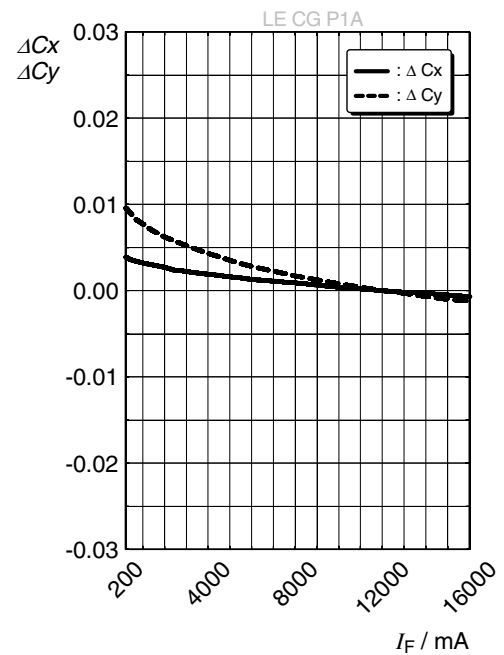
**色品坐标偏移** 4)

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(I_F)$ ;  $T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ; all chips operated in parallel; within  $\lambda = 500 \dots 600\text{ nm}$



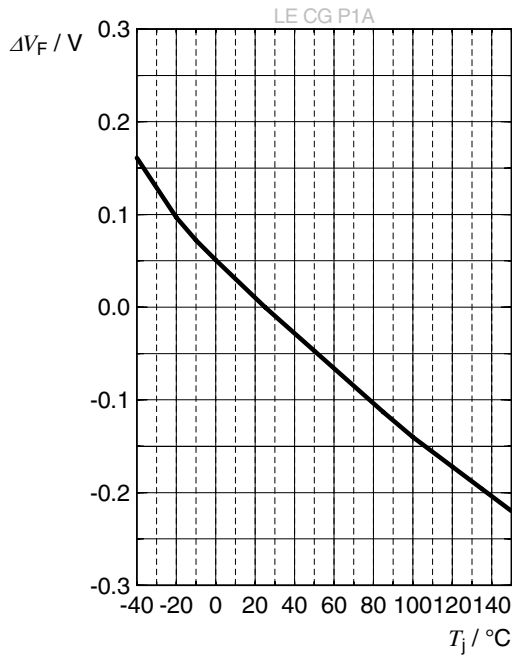
**色品坐标偏移** 4)

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(I_F)$ ;  $T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ; all chips operated in parallel; full spectral range



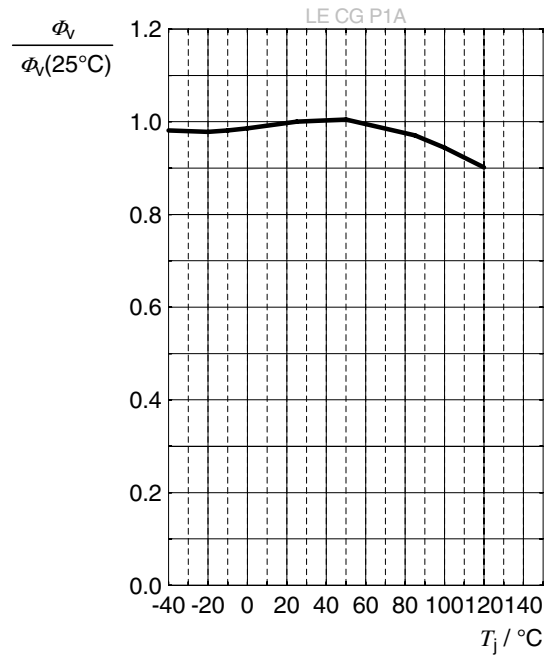
**正向电压** 4)

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ }^\circ\text{C}) = f(T_j)$ ;  $I_F = 12000\text{ mA}$ ;  
all chips operated in parallel



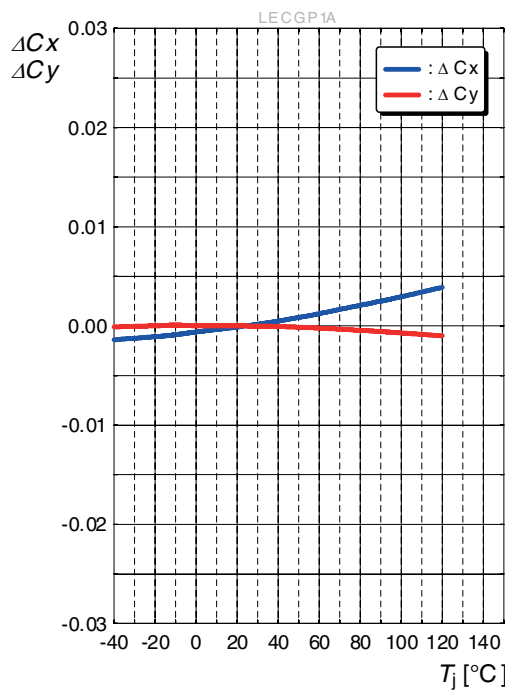
**相对光通量** 4)

$\Phi_v / \Phi_v(25\text{ }^\circ\text{C}) = f(T_j)$ ;  $I_F = 12000\text{ mA}$ ;  
all chips operated in parallel



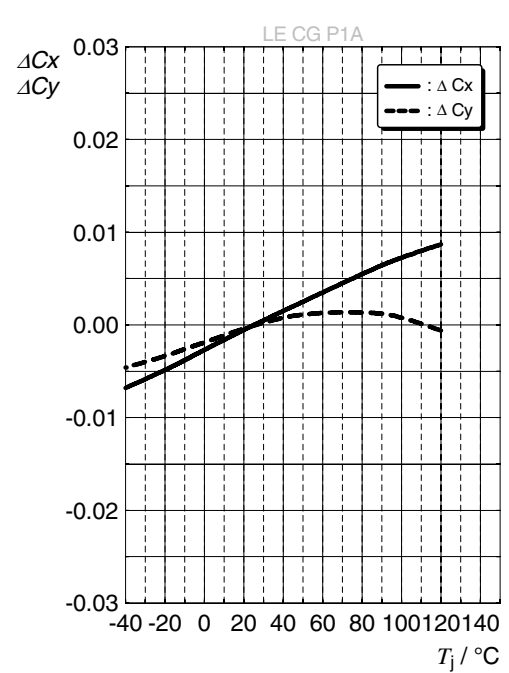
**色品坐标偏移** 4)

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j)$ ;  $I_F = 12000\text{ mA}$ ; all chips operated in parallel; within  $\lambda = 500 \dots 600\text{ nm}$



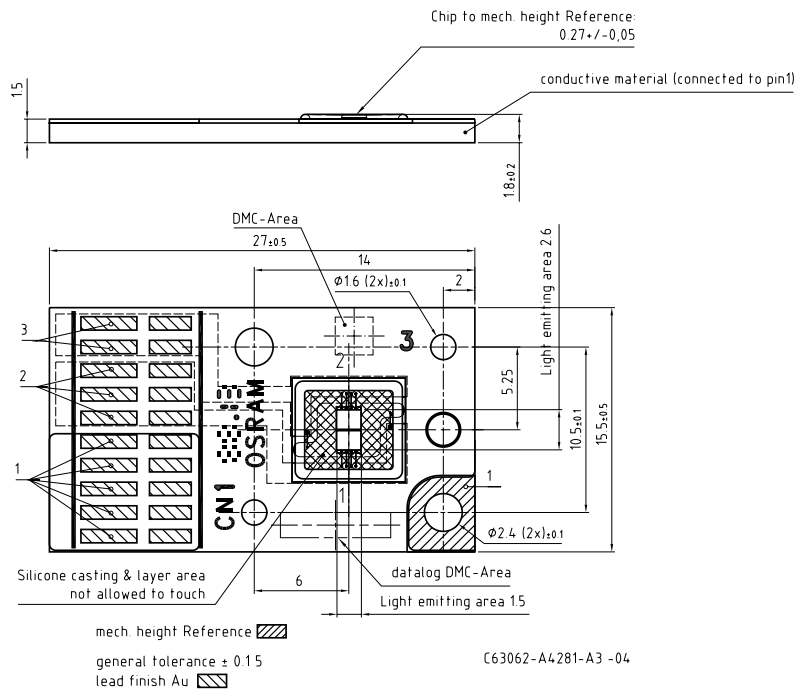
**色品坐标偏移** 4)

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j)$ ;  $I_F = 12000\text{ mA}$ ; all chips operated in parallel; full spectral range





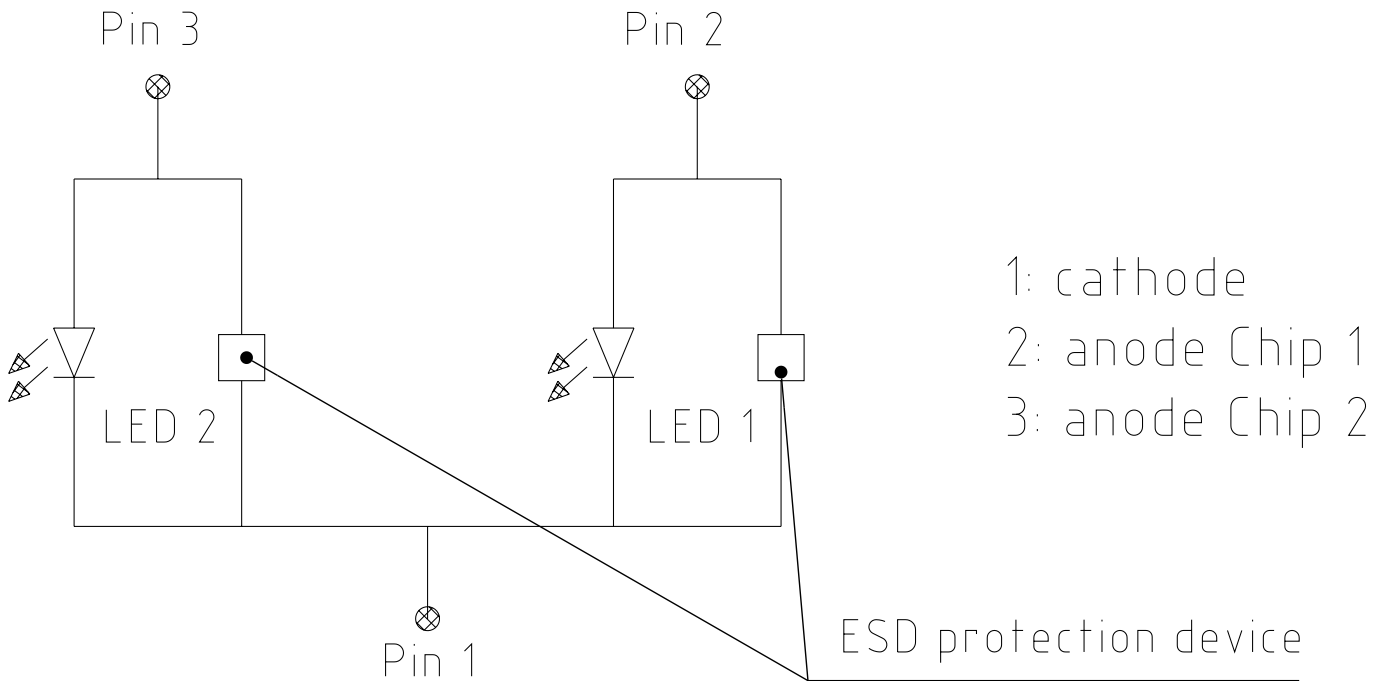
## 尺寸图 7)



## 备注:

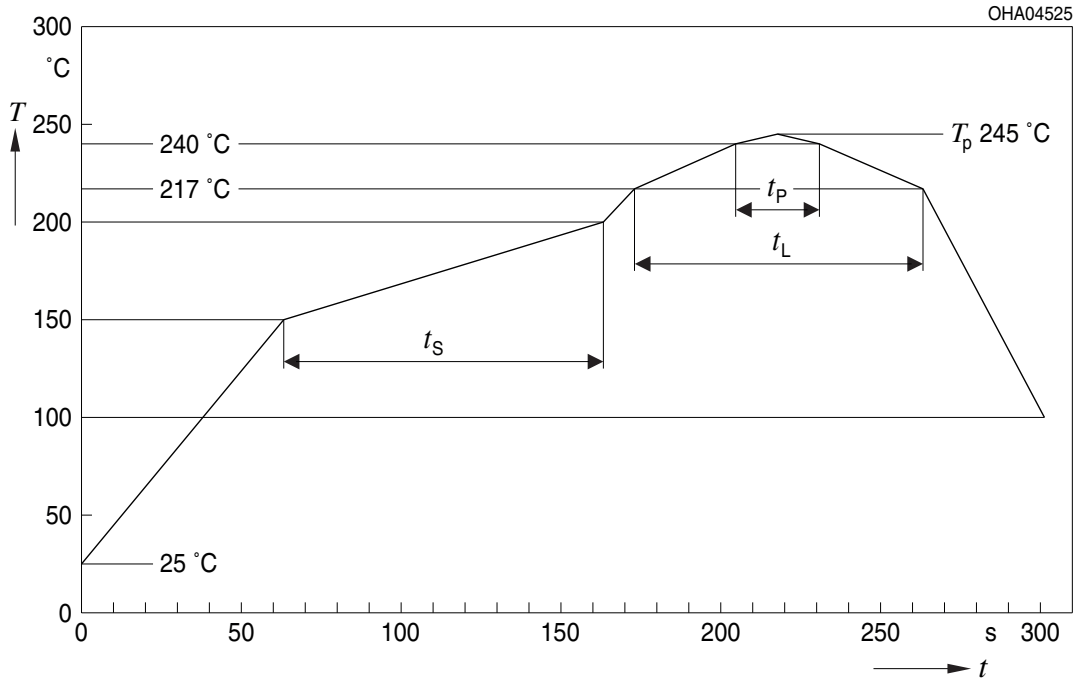
- 近似重量:** 5,000.0 mg
- 腐蚀试验:** 类别: 1B  
测试条件: 25°C / 75 % RH / 200ppb SO<sub>2</sub>, 200ppb NO<sub>2</sub>, 10ppb H<sub>2</sub>S, 10ppb Cl<sub>2</sub> / 21 days (EN 60068-2-60 (Method 4))
- ESD建议:** 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护。
- 标注:** 封装不适合任何湿式清洗或超声波清洗
- 接插件:** Recommended connector: Molex Pico-SPOX™ Wire-to-Board Header, Part Number 87438-1043
- 推荐的对配接插件:** Crimp Receptacle: Molex Pico-SPOX™ Wire-to-Board Housing, Part Number 87439-1000 Crimp Terminals: Molex Pico-SPOX™ Crimp Terminal, Part Number 87421-0000

内部电子电路



### 回流焊曲线

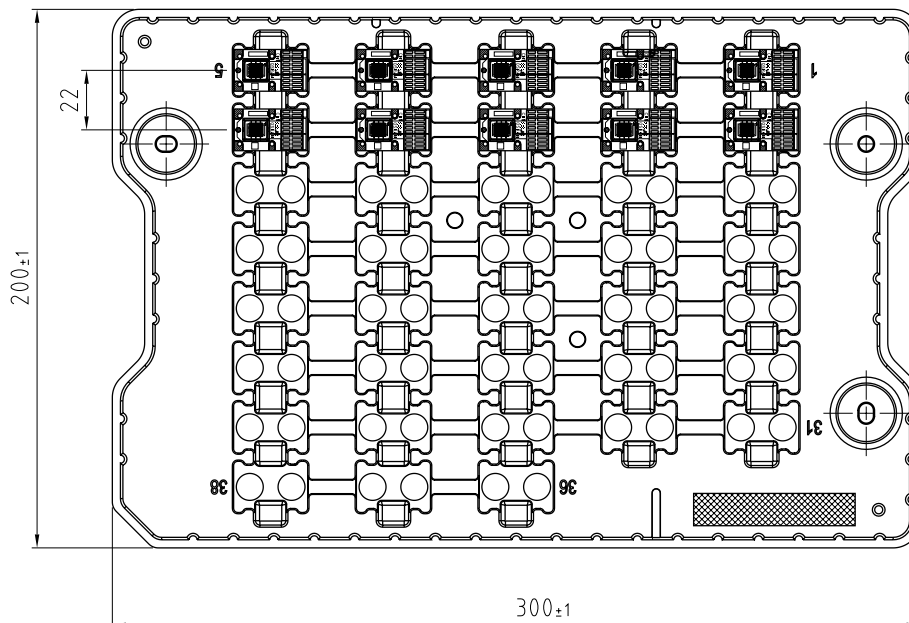
产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 <sup>1)</sup> 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 $t_s$ $T_{Smin}$ 至 $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
峰值升温速率 <sup>1)</sup> $T_{Smax}$ 至 $T_p$			2	3	K/s
液相线温度	$T_L$		217		°C
超过液相线温度的时间	$t_L$		80	100	s
峰值温度	$T_p$		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5$ K 的 5 °C 范围内的时间	$t_p$	10	20	30	s
降温速度* $T_p$ 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 $T_p$				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度  
 \* 斜率计算  $DT/Dt$ :  $Dt$  最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 7)



C63062-A4389-B10-01

### 条形码-产品-标签 ( BPL )

**OSRAM Opto Semiconductors** LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant





(6P) BATCH NO: 1234567890

(9D) D/C: 1234 ML Temp ST  
X XXX °C X

(1T) LOT NO: 1234567890

Pack: RXX  
DEMY XXX  
X\_X123\_1234.1234 X

(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X



OHA04563

### 条形码-托盘-标签 ( BTL )

LE xxx xxx Group: xxxx-xxxx-xxxx

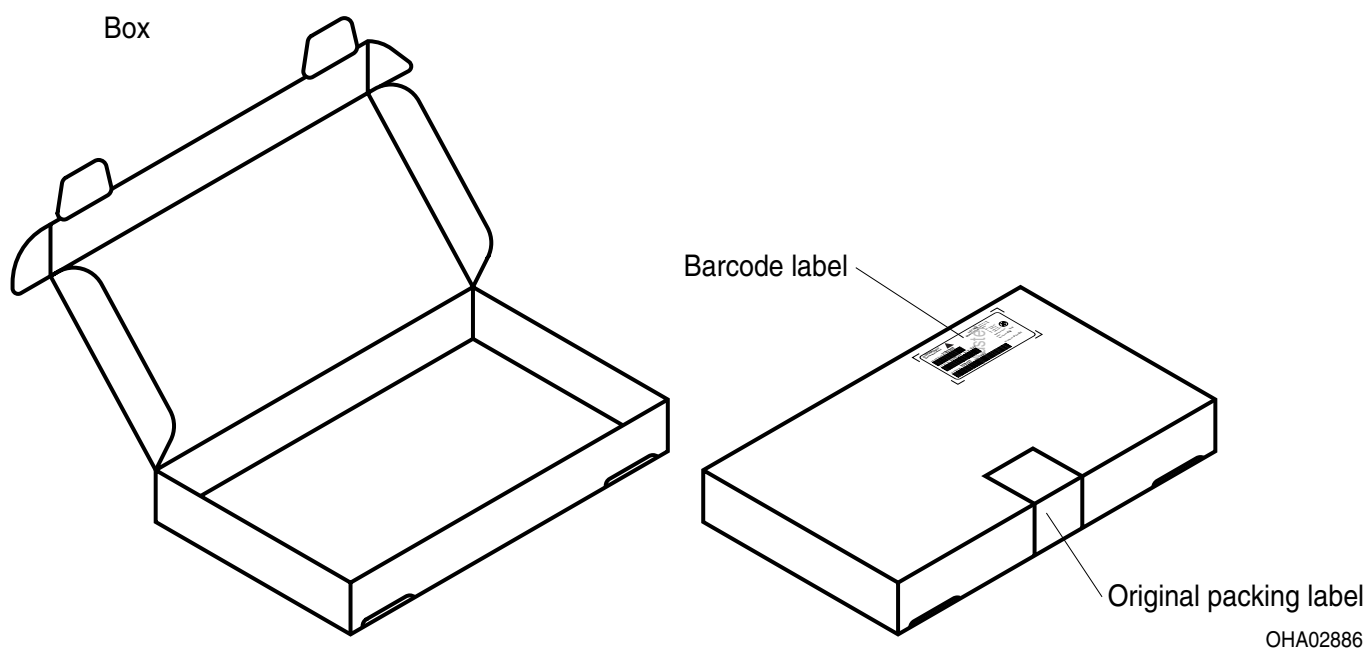
Data Matrix Code

xxxx BIN

MATERIAL: Material Number Batch Batch Number BIN: xxxx



OHA02684\_1

运输箱示意图 <sup>7)</sup>

## 运输箱尺寸

宽度	长度	高度
333 ± 5 mm	218 ± 5 mm	28 ± 5 mm
337 ± 5 mm	218 ± 5 mm	63 ± 5 mm

## Type Designation System



## Data Matrix Code Description

The Data Matrix Code bin information is Laser marked during testing

Content: aaaa@bbbb@ccc@dddd@eeee

Data Matrix Code Type: ECC200

a = Luminous Flux (Phiv) [lm] or Radiant Flux (Phie) [W]	(example: 3306)
b = Forward Voltage (Vf) [V]	(example: 3.46)
c = Wavelength (Ldom) [nm]	(example: 618)
d = Color Coordinate Cx	(example: 0.321)
e = Color Coordinate Cy	(example: 0.641)
@: Seperator = Blank	



## 备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 [www.osram-os.com/appnotes](http://www.osram-os.com/appnotes)

## 免责声明

### 语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

### 请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在欧司朗光电半导体网站上寻找最新版本。

### 包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

### 产品安全设备/应用或医疗设备/应用

欧司朗光电半导体组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用的欧司朗光电半导体组件的，买方和/或客户必须立即通知欧司朗光电半导体的当地销售伙伴，由欧司朗光电半导体和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

## 词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在100 ms脉冲序列期间测量，脉冲宽度为500  $\mu$ s，频率为1 kHz，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。峰值亮度根据脉冲持续时间和频率计算。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **色坐标组:** 色坐标通常在100 ms脉冲序列期间测量，脉冲宽度为500  $\mu$ s，频率为1 kHz，内部再现性为 $\pm 0.005$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.01$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 5) **正向电压:** 正向电压通常在500  $\mu$ s脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.05$  V，扩展不确定度为 $\pm 0.1$  V（依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 6) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 7) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 $\pm 0.1$ ，尺寸表示为mm。

## 修订历史

版本	日期	修改
1.3	2018-11-29	新布局
1.4	2019-09-05	托盘
1.5	2020-06-30	不推荐新设计使用
1.6	2020-10-13	已停产

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH EU RoHS and China RoHS compliant product  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。